

14th ICCMS 2022

June 24-26, 2022
2022年6月24-26日

Chongqing University of Posts and Telecommunications, China
中国重庆邮电大学

2022 The 14th International Conference on Computer Modeling and Simulation
第十四届计算机建模与仿真国际会议

会议组委会

• 荣誉主席

高新波教授, 重庆邮电大学校长

Prof. Alejandro F Frangi, IEEE Fellow, 英国利兹大学

• 咨询主席

Prof. Karen Panetta, IEEE Fellow, 美国塔夫茨大学

丁宝苍教授, 重庆邮电大学

Prof. Ghassan Beydoun, 澳大利亚悉尼科技大学

• 大会主席

屈洪春教授, 重庆邮电大学

• 大会联合主席

沈俊副教授, 澳大利亚伍伦贡大学

• 程序委员会主席

Prof. Prabhat Kumar Mahanti, 加拿大纽布朗维克大学

魏旻教授, 重庆邮电大学

张发教授, 北京理工大学珠海学院

• 程序委员会联合主席

唐晓铭教授, 重庆邮电大学

Prof. Girija Chetty, 澳大利亚堪培拉大学

• 当地委员会

郭飞副教授, 重庆邮电大学

翟世东副教授, 重庆邮电大学

刘平副教授, 重庆邮电大学

• 宣传主席

吴诗辉副教授, 中国人民解放军空军工程大学

主题报告嘉宾



Prof. Alejandro F Frangi
IEEE Fellow
英国利兹大学



Prof. Karen Panetta
IEEE Fellow
美国塔夫茨大学

特邀报告嘉宾

• Prof. Girija Chetty, 澳大利亚堪培拉大学

• 吴步丹副教授, 北京邮电大学

• Prof. Robert Eduardo Cooper Ordoñez, 巴西坎皮纳斯州立大学

主办单位



联合主办单位



第十四届计算机建模与仿真国际会议(ICCMS 2022)将于2022年6月24-26日在重庆邮电大学召开。本次会议由重庆邮电大学主办, 澳大利亚卧龙岗大学联合主办。

ICCMS自2009年创办以来, 已先后在意大利、中国、澳大利亚、荷兰等多个国家与地区成功举办十三届, 已累计全球各地近两千名专家学者参会, 开设近两百余场学术分会场。会议往届论文集由著名出版社ACM出版, 已被Ei核心检索。

由于疫情的影响, 本次会议计划采取线上会议与线下会议相结合的方式举办, 对于无法现场参会的学者, 我们同样提供线上参与的方式, 对于线上参会的文章, 将按流程正常出版检索。

征稿主题

- Agent Based Simulation
- Bond Graph Modeling
- Circuit Simulation & Modeling
- Computational and Systems Biology
- Computer Games and Simulation
- Device Simulation & Modeling
- Discrete and Numerical Simulation
- Emerging Technologies and Applications
- Finite and Boundary Element Techniques
- High Performance Computing & Simulation
- Information and Scientific Visualization
- Knowledge-based Simulation
- Modeling and Simulation Methodologies
- Object-oriented Simulation
- Process Simulation and Modeling
- Production, Logistics and Transport
- Prototyping and Simulation
- Real-time Modeling and Simulation
- Simulation Application in Industry
- Simulation of Complex Systems
- Simulation of Intelligent Systems
- Vision and Visualization

更多主题, 欢迎访问: <http://www.iccms.org/cfp.html>

投稿须知

投稿要求

- 语言: 会议官方语言为英语, 只接受英文论文, 投稿者请务必用英语撰写论文。

投稿类型

- 摘要: 只做报告不出版
- 全文: 报告&出版, 文章不能少于8页, 文章超过10页的部分将收取超页费用

投稿方式(两种投稿方式二选一, 请勿重复投稿)

- 请点击链接提交您的投稿: <http://confsys.iconf.org/submission/iccms2022>
- 以附件形式发送到邮箱: iccms_conf@163.com

投稿截止日期: 2022年1月30日

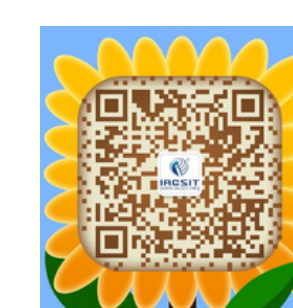
出版

投稿文章将经过严格的审稿过程, 最终录用并完成注册和报告的文章将出版到ICCMS 2022会议论文集, 并被Ei Compendex和Scopus检索。

- ICCMS 2021 会议论文集: ACM Digital Library | Ei Compendex | Scopus
- ICCMS 2020 会议论文集: ACM Digital Library | Ei Compendex | Scopus
- ICCMS 2019 会议论文集: ACM Digital Library | Ei Compendex | Scopus
- ICCMS 2018 会议论文集: ACM Digital Library | Ei Compendex | Scopus
- ICCMS 2017 会议论文集: ACM Digital Library | Ei Compendex | Scopus

联系我们

- 会议秘书: 吴老师
- 邮箱: iccms_conf@163.com
- 电话: +86-18000547208
- 网址: <http://www.iccms.org/>



微信号
iacsit2009



微信公众号
iacsit